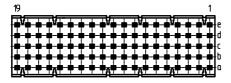
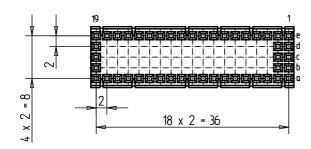
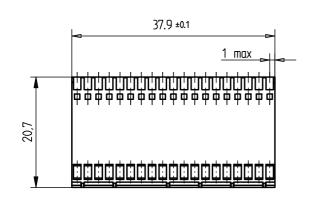
Bestückungsplan – contact layout

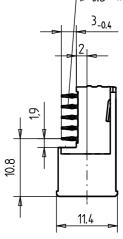


■ = bestückt *- assemble*

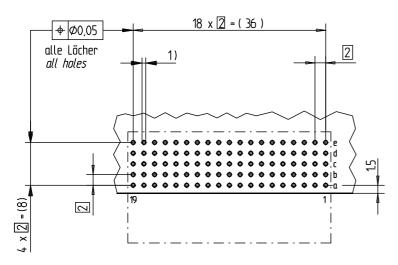




EE-Zone für durchkontaktierte Löcher Ø 0.6± 0.05 |Compliant zone for |thru hole |Ø 0.6± 0.05



Lochbild für Leiterplatte (Bestückungsseite) Board hole pattern (Component mounting side)



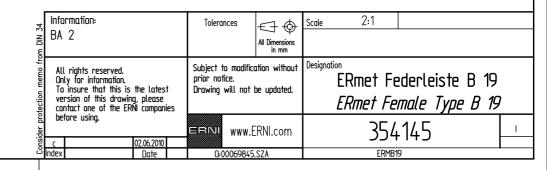
1) Ø 0,6±0.05 Durchmesser des metallisierten Loches Ø 0,6±0.05 Diameter of finished plated-through hole Ø 0,7±0.02 Bohrungsdurchmesser des Loches

Ø 0,7±0,02 Bohrungsdurchmesser des Loche
Ø 0,7±0,02 Diameter of drilled hole

Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 114406 Metal plating of plated-through hole see drawing 114406

Fehlende Masse und Angaben nach IEC 61076-4-101 Missing information and dimensions per IEC 61076-4-101

Bedruckung siehe Zeichnung 401194 Marking see drawing 401194



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ERNI Electronics:

354145